



# CBU-IPEX 模组规格书

文档版本: 20210531

[查看在线版本](#)

## 目录

<b>1 产品概述</b>	<b>2</b>
1.1 特性	2
1.2 应用领域	2
1.3 更新说明	3
<b>2 模组接口</b>	<b>3</b>
2.1 尺寸封装	3
2.2 引脚定义	4
<b>3 电气参数</b>	<b>6</b>
3.1 绝对电气参数	6
3.2 正常工作条件	7
3.3 射频功耗	7
3.4 工作电流	7
<b>4 射频参数</b>	<b>8</b>
4.1 基本射频特性	8
4.2 Wi-Fi 发射性能	9
4.3 Wi-Fi 接收性能	9
4.4 蓝牙发射性能	10
4.5 蓝牙接收性能	10
<b>5 天线信息</b>	<b>11</b>
5.1 天线类型	11
5.2 降低天线干扰	11
<b>6 封装信息及生产指导</b>	<b>12</b>
6.1 机械尺寸	12
6.2 生产指南	14
6.3 推荐炉温曲线	16
6.4 储存条件	18
<b>7 模组 MOQ 与包装信息</b>	<b>19</b>
<b>8 附录：声明</b>	<b>19</b>



CBU-IPEX 是由杭州涂鸦信息技术有限公司开发的一款低功耗嵌入式 Wi-Fi 模组。它由一个高集成度的无线射频芯片 BK7231N 和少量外围器件构成，可以支持 AP 和 STA 双角色连接，并同时支持蓝牙连接。

## 1 产品概述

CBU-IPEX 内置运行速度最高可到 120 MHz 的 32-bit MCU，内置 2Mbyte 闪存和 256 KB RAM。可以使得模组支持涂鸦 IoT 云连接，并且 MCU 专为信号处理扩展的指令使其可以有效地实现音频编码和解码。拥有丰富的外设，如 PWM、UART、SPI。多达六路的 32 位 PWM 输出使芯片非常适合高品质的 LED 控制。

### 1.1 特性

- 内置低功耗 32 位 CPU，可以兼作应用处理器
- 主频支持 120MHz
- 工作电压：3.0V~3.6V
- 外设：6×PWM，2×UART，1×SPI
- Wi-Fi 连通性
  - 802.11 b/g/n
  - 通道1-14@2.4GHz
  - 支持 WEP,WPA/WPA2,WPA/WPA2 PSK (AES) 安全模式
  - 802.11b 模式下最大 +16dBm 的输出功率
  - 支持 STA/AP/STA+AP 工作模式
  - 支持 SmartConfig 和 AP 两种配网方式（包括 Android 和 iOS 设备）
  - 支持 FPC 外置天线，天线增益 3.3dBi
  - 工作温度：-40°C to 105°C
- 蓝牙连通性
  - 蓝牙模式支持 6 dBm 发射功率
  - 完整的蓝牙共存接口
  - 支持 FPC 外置天线，天线增益 3.3dBi

### 1.2 应用领域

- 智能楼宇
- 智慧家居/家电
- 智能插座、智慧灯
- 工业无线控制
- 婴儿监控器

- 网络摄像头
- 智能公交

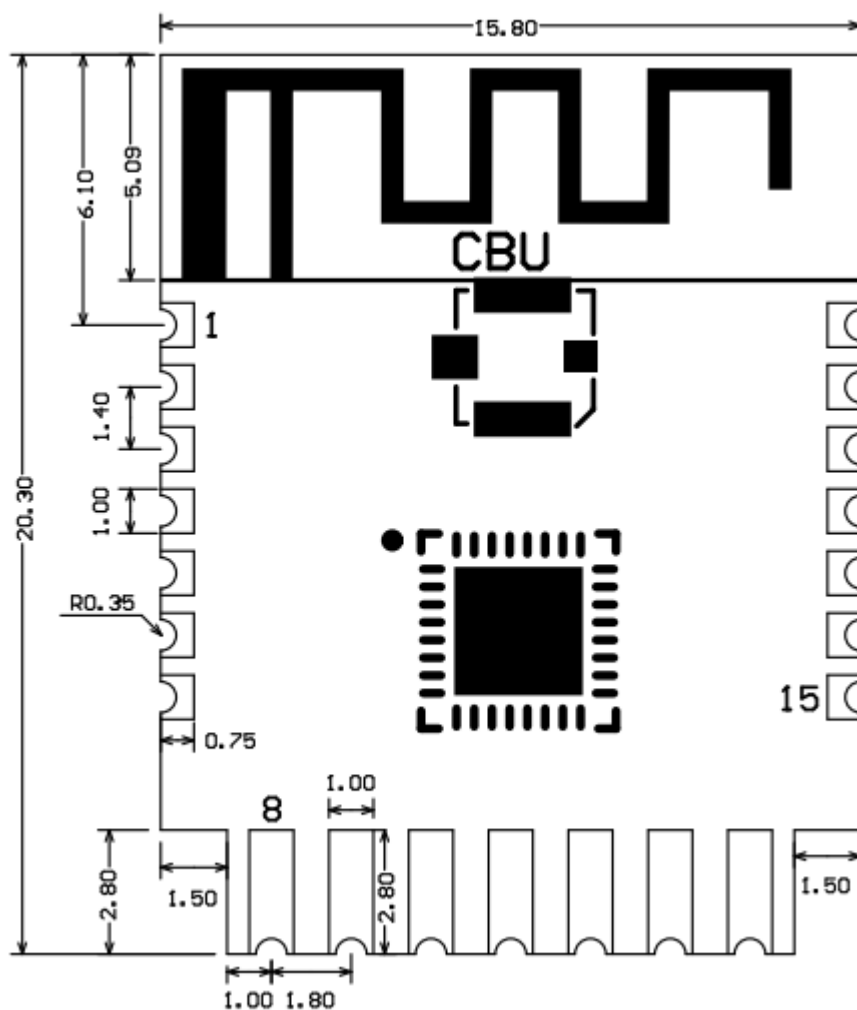
### 1.3 更新说明

更新日期	更新内容	更新后版本
2021-03-08	新建文档	V1.0.0

## 2 模组接口

### 2.1 尺寸封装

CBU-IPEX 尺寸大小:  $15.8\pm0.35\text{mm}$  (W) $\times 20.3\pm0.35\text{mm}$  (L)  $\times 2.7\pm0.15\text{mm}$  (H)。CBU-IPEX 尺寸如下图所示:



## 2.2 引脚定义

引脚序号	符号	IO 类型	功能
1	P14	I/O	普通 GPIO，可以复用为 SPI_SCK
2	P16	I/O	普通 GPIO，可以复用为 SPI_MOSI
3	P20	I/O	普通 GPIO
4	P22	I/O	普通 GPIO

引脚序号	符号	IO 类型	功能
5	ADC	I/O	ADC 口，对应 IC 的 P23
6	RX2	I/O	UART_RX2，对应 IC 的 P1
7	TX2	I/O	UART_TX2，打印日志口，对应 IC 的 P0
8	P8	I/O	支持硬件 PWM
9	P7	I/O	支持硬件 PWM
10	P6	I/O	支持硬件 PWM
11	P26	I/O	支持硬件 PWM
12	P24	I/O	支持硬件 PWM
13	GND	P	电源地
14	3V3	P	电源 3V3
15	TX1	I/O	UART_TX1，用户数据发送口，对应 IC 的 P11；禁止上拉，MCU 对接串口默认状态需配置成低电平或者高阻态
16	RX1	I/O	UART_RX1，用户数据接收口，对应 IC 的 P10；禁止上拉，MCU 对接串口默认状态需配置成低电平或者高阻态
17	P28	I/O	普通 GPIO
18	CEN	I/O	复位脚
19	P9	I/O	支持硬件 PWM

引脚序号	符号	IO 类型	功能
20	P17	I/O	普通 GPIO，可以复用为 SPI_MISO
21	P15	I/O	普通 GPIO，可以复用为 SPI_CS，非 SPI 应用不建议使用该引脚
测点	CSN	I/O	模式选择脚，上电前拉低进入测试固件，悬空或拉高进入应用固件。对应 IC 的 P21

说明：P 表示电源引脚，I/O 表示输入输出引脚。MCU 对接方案需参照涂鸦设计文档《CBx 系列模组 MCU 对接设计指南》。

### 3 电气参数

#### 3.1 绝对电气参数

参数	描述	最小值	最大值	单位
Ts	存储温度	-55	125	°C
VBAT	供电电压	-0.3	3.9	V
静电释放电压 (人体模型)	TAMB-25°C	-4	4	kV
静电释放电压 (机器模型)	TAMB-25°C	-200	200	V



## 3.2 正常工作条件

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
Ta	工作温度	-40	-	105	°C
VBAT	供电电压	3	3.3	3.6	V
VOL	IO 低电平输出	VSS	-	VSS+0.3	V
VOH	IO 高电平输出	VBAT-0.3	-	VBAT	V
I <sub>max</sub>	IO 驱动电流	-	6	20	mA

## 3.3 射频功耗

工作状态	模式	速率	发射功率/接收	平均值	峰值 (典型值)	单位
发射	11b	11Mbps	+16dBm	270	300	mA
发射	11g	54Mbps	+15dBm	260	280	mA
发射	11n	MCS7	+14dBm	253	273	mA
接收	11b	11Mbps	连续接收	73	82	mA
接收	11g	54Mbps	连续接收	75	82	mA
接收	11n	MCS7	连续接收	75	82	mA

## 3.4 工作电流

工作模式	工作状态, Ta=25℃	平均值	最大值 (典型 值)	单位
快连配网状态 (蓝牙配网)	模组处于快连配网状态, Wi-Fi 指示灯快闪	70	270	mA
快连配网状态 (AP 配网)	模组处在热点配网状态, Wi-Fi 指示灯慢闪	80	305	mA
快连配网状态 (EZ 配网)	模组处于快连配网状态, WIFI 指示灯快闪	87	380	mA
网络连接状态	模组处于联网工作状态, Wi-Fi 指示灯常亮	70	355	mA
弱网连接状态	模组和热点处于弱网连接状态, Wi-Fi 指示灯常亮	205	350	mA
网络断连状态	模组处于断网工作状态, Wi-Fi 指示灯常灭	70	270	mA
模组 Disable 状态	模组处于 CEN 拉低状态	330	-	uA

## 4 射频参数

### 4.1 基本射频特性

参数项	详细说明
工作频率	2.412~2.484GHz
Wi-Fi 标准	IEEE 802.11b/g/n(通道 1-14)

参数项	详细说明
数据传输速率	11b:1,2,5.5, 11 (Mbps); 11g:6,9,12,18,24,36,48,54(Mbps); 11n: HT20 MCS0~7; 11n: HT40 MCS0~7
天线类型	FPC 天线

## 4.2 Wi-Fi 发射性能

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
RF 平均输出功率, 802.11b CCK Mode 11M	-	16	-	dBm
RF 平均输出功率, 802.11g OFDM Mode 54M	-	15	-	dBm
RF 平均输出功率, 802.11n OFDM Mode MCS7	-	14	-	dBm
频率误差	-20	-	20	ppm

## 4.3 Wi-Fi 接收性能

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
PER<8%, RX 灵敏度, 802.11b DSSS Mode 11M	-	-88	-	dBm
PER<10%, RX 灵敏度, 802.11g OFDM Mode 54M	-	-74	-	dBm
PER<10%, RX 灵敏度, 802.11n OFDM Mode MCS7	-	-72	-	dBm
PER<10%, RX 灵敏度, 蓝牙 1M	-	-93	-	dBm

#### 4.4 蓝牙发射性能

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	2402	-	2480	MHz
空中速率	-	1	-	Mbps
发射功率	-20	6	20	dBm
频率误差	-150	-	150	KHz

#### 4.5 蓝牙接收性能

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
RX 灵敏度	-	-93	-	dBm
最大射频信号输入	-10	-	-	dBm
互调	-	-	-23	dBm
共信道抑制比	-	10	-	dB

## 5 天线信息

### 5.1 天线类型

CBU-IPEX 天线使用外置 FPC 天线。

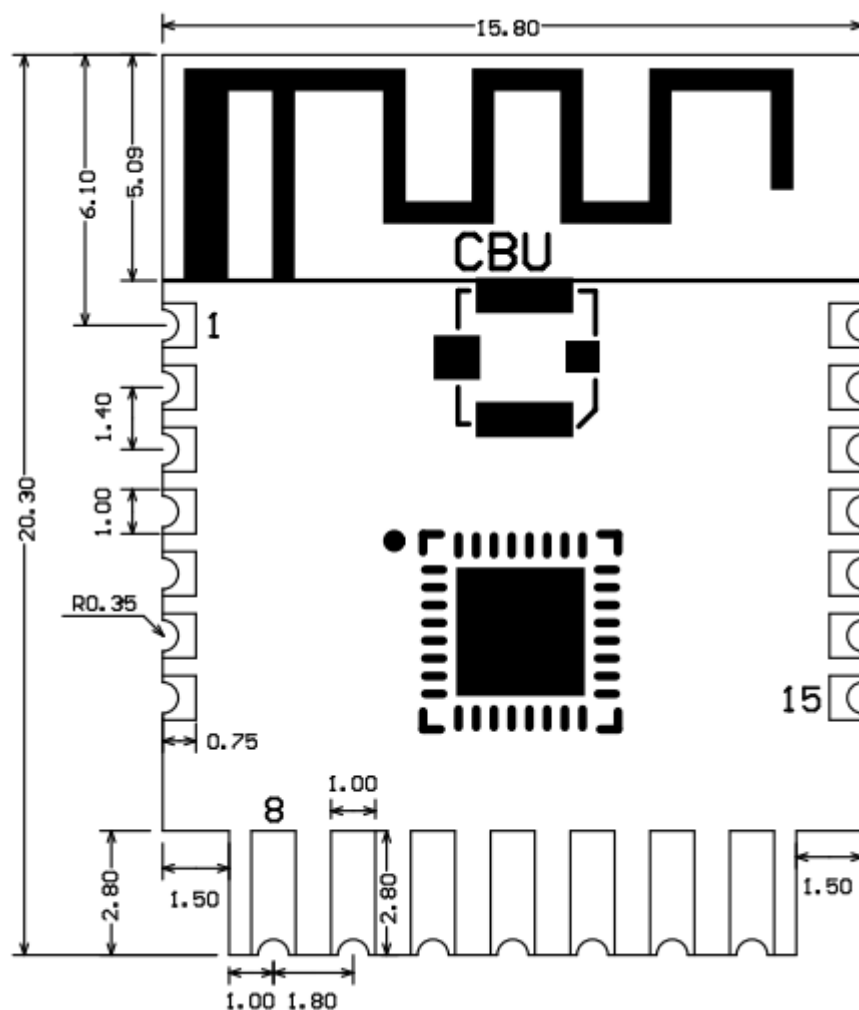
### 5.2 降低天线干扰

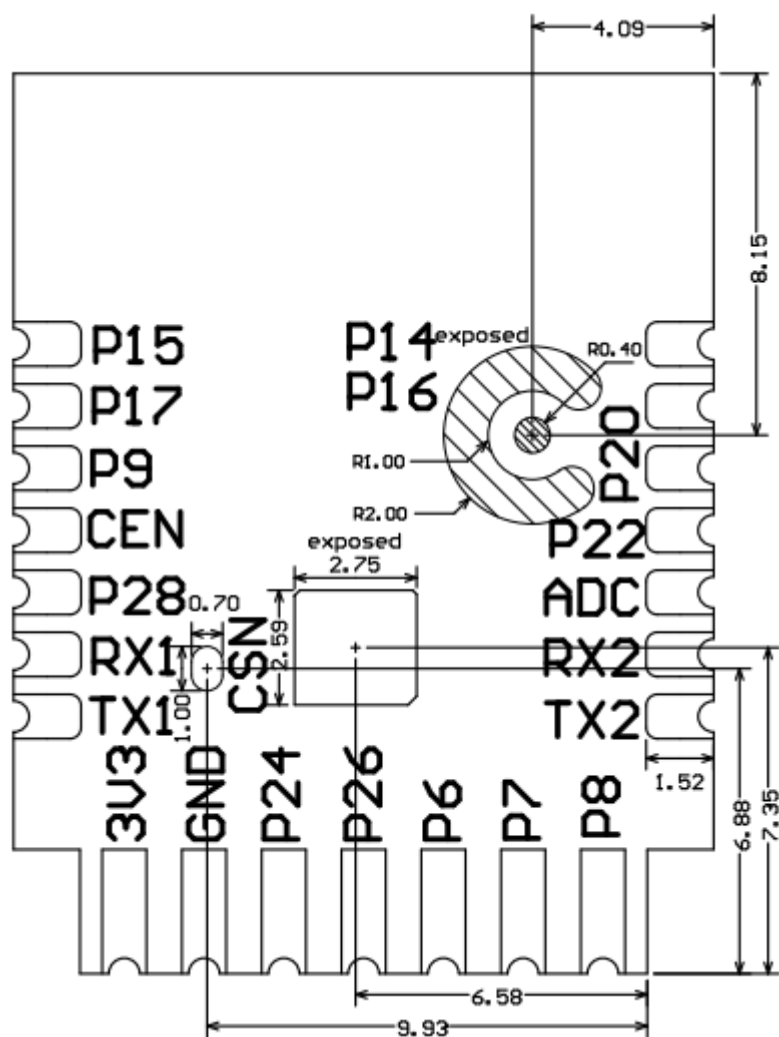
为确保 Wi-Fi 性能的最优化，建议模组天线部分和其他金属件距离至少在 15mm 以上。

## 6 封装信息及生产指导

### 6.1 机械尺寸

CBU-IPEX PCB 尺寸大小:  $15.8\pm0.35\text{mm}$  (W) $\times 20.3\pm0.35\text{mm}$  (L)  $\times 1.0\pm0.1\text{mm}$  (H)。







单位: mm

Unit: mm

模组外形公差:  $\pm 0.35\text{mm}$

Module form factor tolerance:  $\pm 0.35\text{mm}$

板厚公差:  $\pm 0.1\text{mm}$

Plate thickness tolerance:  $\pm 0.1\text{mm}$

屏蔽盖高度公差:  $\pm 0.05\text{mm}$

Shield cover height tolerance:  $\pm 0.05\text{mm}$

## 6.2 生产指南

1. 涂鸦出厂的可贴可插封装模组根据客户底板设计方案选择组装方式, 底板设计为贴片封装时使用 SMT 贴片制程进行生产, 如果底板设计为插件封装时使用波峰焊制程进行生产。模组产品拆开包装后建议在 24 小时内完成焊接, 否则需放置在湿度不超过 10%RH 的干燥柜内, 或重新进行真空包装并记录暴露时间, 总暴露时间不超过 168 小时。

• (SMT 制程) SMT 贴片所需仪器或设备:

- 贴片机
- SPI
- 回流焊
- 炉温测试仪
- AOI



- (波峰焊制程) 波峰焊所需的仪器或设备:

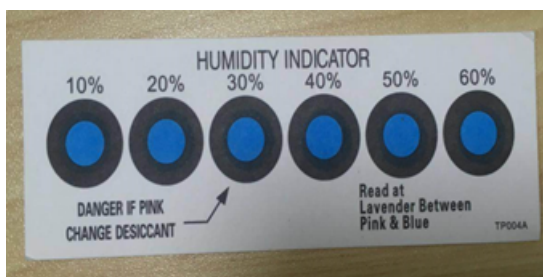
- 波峰焊设备
- 波峰焊接治具
- 恒温烙铁
- 锡条、锡丝、助焊剂
- 炉温测试仪

- 烘烤所需仪器或设备:

- 柜式烘烤箱
- 防静电耐高温托盘
- 防静电耐高温手套

## 2. 涂鸦出厂的模组存储条件如下:

- 防潮袋必须储存在温度 $< 40^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $< 90\%\text{RH}$ 的环境中。
- 干燥包装的产品, 保质期为从包装密封之日起 12 个月的时间。
- 密封包装内装有湿度指示卡:



## 3. 涂鸦出厂的模组当出现可能受潮的情况下需要进行烘烤:

- 拆封前发现真空包装袋破损
- 拆封后发现包装袋内没有湿度指示卡
- 拆封后如果湿度指示卡读取到 10% 及以上色环变为粉色
- 拆封后总暴露时间超过 168 小时
- 从首次密封包装之日起超过 12 个月

## 4. 烘烤参数如下:

- 烘烤温度: 卷盘包装  $60^{\circ}\text{C}$ , 湿度小于等于  $5\%\text{RH}$ ; 托盘包装  $125^{\circ}\text{C}$ , 小于等于  $5\%\text{RH}$  (耐高温托盘非吸塑盒拖盘)
- 烘烤时间: 卷盘包装 48 小时; 托盘包装 12 小时
- 报警温度设定: 卷盘包装  $65^{\circ}\text{C}$ ; 托盘包装  $135^{\circ}\text{C}$
- 自然条件下冷却到  $36^{\circ}\text{C}$  以下后, 即可进行生产
- 若烘烤后暴露时间大于 168 小时没有使用完, 请再次进行烘烤

- 如果暴露时间超过 168 小时未经过烘烤，不建议使用回流焊或波峰焊接工艺焊接此批次模组，因模组为 3 级湿敏器件超过允许的暴露时间产品可能受潮，进行高温焊接时可能会导致器件失效或焊接不良

5. 在整个生产过程中请对模组进行静电放电（ESD）保护。

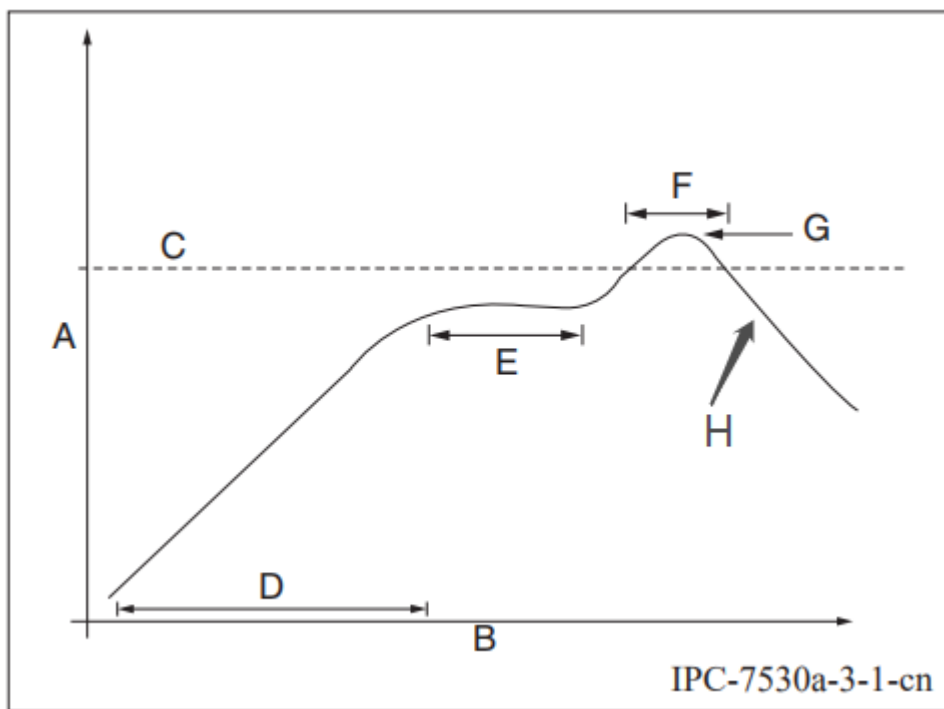
6. 为了确保产品合格率，建议使用 SPI 和 AOI 测试设备来监控锡膏印刷和贴装品质。

### 6.3 推荐炉温曲线

请根据制程选择相应的焊接方式，SMT 参考回流焊接炉温曲线推荐，波峰焊制程参考波峰焊接炉温曲线推荐。设定炉温与实测炉温有一定差距，本文所示温度均为实测温度。

#### 方式一：SMT 制程（SMT 回流焊接推荐炉温曲线）

请参考回流焊炉温曲线要求进行炉温设定，回流焊温度曲线如下图所示：



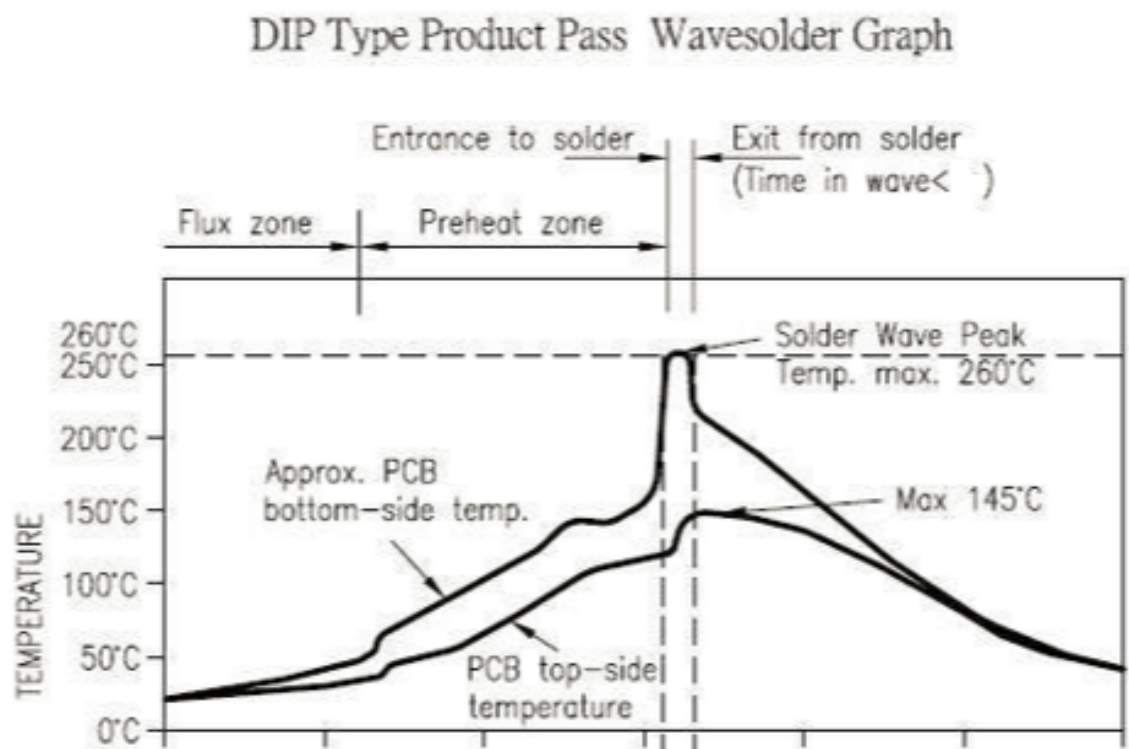
- A：温度轴
- B：时间轴
- C：合金液相线温度区间为 217-220℃
- D：升温斜率为 1-3℃/S
- E：恒温时间为 60-120S；恒温温度区间为 150-200℃

- F: 液相线以上时间为 50-70S
- G: 峰值温度为 235-245°C
- H: 降温斜率为 1-4°C/S

注意: 以上推荐曲线以 SAC305 合金焊膏为例; 其他合金焊膏请按焊膏规格书推荐炉温曲线设置。

### 方式二: 波峰焊制程 (波峰焊接炉温曲线)

请参考波峰焊接炉温建议进行炉温设定, 峰值温度  $260^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ , 波峰焊接温度曲线如下图所示:



波峰焊接炉温曲线建议

手工补焊温度建议


预热温度	80-130°C	焊接温度	$360^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$
预热时间	75-100S	焊接时间	小于 3S/点
波峰接触时间	3-5S	NA	NA
锡缸温度	$260 \pm 5^{\circ}\text{C}$	NA	NA

波峰焊接炉温曲线建议

手工补焊温度建议

升温斜率	$\leq 2^{\circ}\text{C/S}$	NA	NA
降温斜率	$\leq 6^{\circ}\text{C/S}$	NA	NA

## 6.4 储存条件



**警示**  
本防潮袋装有  
**潮湿敏感器件**

等级 (MSL)

3

如果缺省，  
见相邻的条码标签

1. 经计算密封袋内器件的保存期限：在 $<40^{\circ}\text{C}$ 及 $<90\%$ 相对湿度 (RH)条件下为12 个月  
 防潮袋密封日期：\_\_\_\_\_ 详见生产日期  
如果缺省，见相邻的条码标签
2. 封装本体峰值温度：\_\_\_\_\_  $^{\circ}\text{C}$   
如果缺省，见相邻的条码标签
3. 打开袋后，将要采用再流焊接或者其它高温工艺加工的器件必须
  - a) 在车间环境 $\leq 30^{\circ}\text{C}/60\% \text{ RH}$ 条件下，在\_\_\_\_\_ 168 \_\_\_\_\_ 小时  
 内贴装，或 如果缺省，见相邻的条码标签
  - b) 按照J-STD-033贮存
4. 贴装前，器件要求烘烤，如果：
  - a) 在 $23\pm 5^{\circ}\text{C}$ 下读取时，对于等级为2a-5a级的器件，湿度指示卡读数 $>10\%$ ；或者对于等级为2级的器件，湿度指示卡读数 $>60\%$
  - b) 上述的3a或者3b条件不满足
5. 如果要求烘烤，参见IPC/JEDEC J-STD-033中的烘烤程序。

注 1: IPC/JEDEC J-STD-020规定了等级和封装本体温度

## 7 模组 MOQ 与包装信息

产品型号	MOQ (pcs)	出货包装方式	出货包装方式	每箱包装卷盘数
CBU-IPEX	4400	载带卷盘	1100	4

## 8 附录：声明

**FCC Caution:** Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Note:** This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, according to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used following the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### Radiation Exposure Statement

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled rolled environment. This device should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

### Important Note

This radio module must not be installed to co-locate and operating simultaneously with other radios in the host system except following FCC multi-transmitter product procedures. Additional testing and device authorization may be required to operate simultaneously with other radios.

The availability of some specific channels and/or operational frequency bands are country dependent and are firmware programmed at the factory to match the intended destination. The firmware setting is not accessible by the end-user.

The host product manufacturer is responsible for compliance with any other FCC rules that apply to the host not covered by the modular transmitter grant of certification. The final host product still requires Part 15 Subpart B compliance testing with the modular transmitter installed.

The end-user manual shall include all required regulatory information/warnings as shown in this manual, including “This product must be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and user body”.

This device has got an FCC ID: 2ANDL-CBU-IPEX. The end product must be labeled in a visible area with the following: “Contains Transmitter Module FCC ID: 2ANDL-CBU-IPEX”.

This device is intended only for OEM integrators under the following conditions:

The antenna must be installed such that 20cm is maintained between the antenna and users, and the transmitter module may not be co-located with any other transmitter or antenna.

As long as the 2 conditions above are met, further transmitter tests will not be required. However, the OEM integrator is still responsible for testing their end-product for any additional compliance requirements required with this module installed.

### Declaration of Conformity European Notice



Hereby, Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd declares that this module product is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, 2011/65/EU. A copy of the Declaration of conformity can be found at <https://www.tuya.com>.



This product must not be disposed of as normal household waste, in accordance with the EU directive for waste electrical and electronic equipment (WEEE-2012/19/EU). Instead, it should be disposed of by returning it to the point of sale, or to a municipal recycling collection point.

The device could be used with a separation distance of 20cm to the human body.